

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2013-040

天水华天科技股份有限公司 2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
传真	0938-8630216	0938-8632260	
电子信箱	htcw2000@163.com	yep@tsht.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,084,772,562.54	632,539,228.33	71.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	101,923,219.29	73,387,164.27	38.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	94,236,315.56	40,811,190.40	130.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	81,502,197.77	32,255,905.19	152.67%
基本每股收益 (元/股)	0.1569	0.1129	38.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.1569	0.1129	38.97%
加权平均净资产收益率 (%)	6.5%	4.96%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)

总资产（元）	2,701,710,210.93	2,555,439,760.21	5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,593,065,643.76	1,523,632,824.47	4.56%

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	34,566					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	34.6%	224,827,520	0	质押	46,000,000
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	3.28%	21,320,769	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.28%	14,833,119	0		
宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,520,000	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.5%	9,732,306	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.47%	9,550,120	0		
上海明意文化传播事务所（普通合伙）	境内非国有法人	1.45%	9,420,000	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.16%	7,529,838	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.15%	7,459,904	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,890,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,在智能手机、平板电脑以及半导体照明等集成电路应用领域快速增长的带动下,我国集成电路市场需求回暖,公司紧紧抓住市场发展机遇,围绕2013年所确定的经营指导思想以及年度经营目标和战略规划,通过各项工作的有效开展,公司实现了平稳较快发展。2013年1~6月份公司完成销售收入108,477.26万元,同比增长71.49%,实现净利润10,192.32万元,同比增长38.88%,截止到2013年6月30日,公司总资产为270,171.02万元,同比增长5.72%。

2013年1~6月份,公司继续实施了“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目,通过项目的有效实施,公司的集成电路年封装能力由80亿块增加到85亿块,2013年上半年共封装集成电路38.48亿块。

公司在持续扩大集成电路封装规模的同时,通过工艺优化和不断提高铜制程能力以及节能降耗等措施,有效的控制了公司的运营成本,使公司的经营业绩得到了显著提高。进一步加大了海外市场的开拓力度,2013年上半年公司出口销售收入53,318.42万元,占公司销售收入的49.15%。

继续推进国家科技重大专项02专项、集成电路产业研究与开发专项等科技创新和技术研发项目的实施,使公司集成电路封装技术水平得到了有效的提高,科技创新能力进一步提升,BGA、FC、TSV等集成电路高端封装产品生产能力逐步提高,公司封装产品结构进一步得到优化。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人:肖胜利

二〇一三年八月三十日